S7 1 PN="60-012761" ?t 7/5/1

7/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01534261 \*\*Image available\*\*
PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

PUB. NO.: **60-012761** [JP 60012761 A] PUBLISHED: January 23, 1985 (19850123)

INVENTOR(s): OMI TADAHIRO

TANAKA NOBUYOSHI

APPLICANT(s): OMI TADAHIRO [000000] (An Individual), JP (Japan)

APPL. NO.: 58-120753 [JP 83120753] FILED: July 02, 1983 (19830702)

INTL CLASS: [4] H01L-027/14; H01L-029/76; H04N-005/335

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS); R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements,

CCD & BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 318, Vol. 09, No. 126, Pg. 24, May

31, 1985 (19850531)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the titled device sufficiently responding to high resolution by a method wherein the potential of a control electrode region of floating state providing in a semiconductor transistor is controlled via capacitor, where the potential is then controlled by means of a clamping diode during the action of carrier accumulation, read-out, and refreshing.

CONSTITUTION: An n(sup -) type layer 5 is epitaxially grown on an n(sup +) type Si sunstrate 1 and formed into island form by means of an SiO(sub 2) or Si(sub 3)N(sub 4) film 4 for element isolation, the base region 6 of a p type bi-polar transistor is diffusion- formed in the surface layer part of the island-formed layer 5, and an n(sup +) emitter region 7 is provided therein. Next, after the entire surface of covered with an SiO(sub 3) film 3, an aperture is bored, an Al wiring 8 to lead out signals is connected to the region 7, a floated electrode 9 whereon pulses are impressed via film 3 is provided on the region 6. Besides, an Al collector electrode 12 is adhered to the back surface of a substrate 1 via n(sup +) type layer 11, and then the surface of the device is irradiated with a light 20 while the potential of the electrode 9 is controlled by the clamping diode via capacitor generating in the element.

# (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭60—12761

nt. Cl.4
H 01 L 27/14

H 04 N 5/335

識別記号

庁内整理番号

7至平省5 6732—5 F

6851-5F 6940-5C ❸公開 昭和60年(1985)1月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 37 頁)

## **②光電変換装置**

②特 顧 昭58-120753

②出 顧 昭58(1983)7月2日

29/76

の発 明 者 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

⑫発 明 者 田中信義

東京都世田谷区松原 2の15の13

⑪出 願 人 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

個代 理 人 弁理士 山下穣平

引 年 18

1 発明の名称

光電変換装置

2 特許請求の範囲

#### 3 発明の詳細な説明

太充明は光電変換装置に関する。

近年光電変換能器殊に、固体機像装置に関する 研究が、半導体技術の進展と共に装備的に行なわれ、一部では実用化され始めている。

#### 特島昭68-12761(2)

グトランジスタを耐吹オンすることにより書話された 電荷を出力アンプ部に統出すという展現を用いている。

CCD原機像裝置は、比較的簡単な構造をも ち、また、発生し得る蜂音からみても、最終段に おけるフローティング・ディフュージョンよりな る准可使出界の客覧値だけがランダム雑音に客与 するので、比較的低幾度の機像数数であり、低限 接撮影が可能である。ただし、CCD型機能装置。 も作るプロセス的額的から、出力アンプとしてM OS根でンプがオンチップ化されるため、シリコ ンと、SiO s 膜との界面から耐象上、目につきや すい1/1 舞音が発生する。従って、低雑音とはい いながら、その性能に世界が存在している。ま た。尚解像度化を図るためにセル数を増加させて 高密度化すると。…つのポテンシャル非戸に密設 できる最大の環境量が減少し、ダイナミックレン ジがとれなくなるので、今後、資体機像装置が高っ 解療後化されていく上で大きな問題となる。ま た、CCD目の機能整置は、ポテンシャルの井戸

を明状動かしながら溝積電荷を伝送していくわけ であるから、セルの一つに欠陥が存在してもそこ で電荷転送がストップしたり、あるいは、機能に 懸くなってしまい、製造歩頭りが上がらないとい う欠点も有している。

による例定パターン競音の混入等があり、CCD 根機能装置に比較して低限度機能はむずかしいこ と学の欠点を有している。

また、将来の機像装置の高部像度化においては おセルのサイズが縮小され、お益電桿が減少して いく。これに対しチップサイズから決まってくる 配線容量は、たとえ線幅を細くしてもあまり下が らない。このため、MOS環機像装置は、ますま すS/N 的に不利になる。

CCD 煮およびMOS 機構像装置は、以上の様な一長一知を有しながらも次部に実用化レベルに近ずいてきてはいる。しかし、さらに将来必要とされる高解像現化を進めていくうえて未買的に大きな問題を有しているといえる。

それらの例体機像設置に関し、特別例56-15087 8 "半導体機像競響"、特別図58-157073 "半導体機像設置"、特別図58-185473 "半導体機像設置"、特別図58-185473 "半導体機像設置"に新しい力式が提案されている。CCD型、MOS及の機像設置が、光入射により発生した電荷を定電機(例えばM Sトランジスタのソー ス)に消徒するのに対して、ここで提案されてい る方式は、光入射により発生した電荷を、調御電 版(例えばパイポーラ・トランジスタのペース、 SIT(砂電調導トランジスタ)あるいはMOS トランジスタのゲート)に潜植し、光により発生 した覚荷により、流れる電流をコントロールする という新しい考え方にもとずくものである。十女 わち、CCD型、MOS型が、装着された電荷モ のものも外部へ統山してくるのに対して、ここで 世実されている方式は、おセルの増幅機能により 進前時報してから書話された世間を読出すわけで あり、また見力を変えるとインピーダンス変換に より低インピダンス出力として統山すわけであ る。従って、ここで提案されている方式は、塙山 カ、広ダイナミックレンジ、低雅育であり、か つ、光哲号により勤起されたキャリア(電荷)は 胡椒食紙にお給することから、非線線統出しがで きる年のいくつかのメリットを打している。さら。 に将来の高解療度化に対しても可能性を有する方 式であるといえる。

#### 持周昭60-12761(3)

本発明は、各セルに増和機能を有するもきわめて関係な構造であり、将来の高解像変化にも十分対処しうる新しい光電変換数数を提供することを目的とする。

かかる目的は、間違電型領域よりなる2個の主電機制度と設立性極領域と反対導電型の制制電機 領域よりなる半導体トランジスタの放削研電機領域を存進状態にし、放停遊状態にした制御で検索領 域の単位を、キャベンタを介して前導することにより、 核停遊状態にした似準電極領域に、光により発生したキャリアを審査する常被動作、 書換動作により 鉄制御電機領域に発生した常機電圧を経 ボナ設出し動作、紋側研究板領域に書籍されたキャリアを前載させるリフレッシュ動作をそれぞれさせる構造の光電変換袋器において、紋件遊状態になされた顕銅電板領域の電位を翻引するクランプダイオードを設けたことを特位とする光電変換を双により速減される。

以下に本義則の実施例を関係を用いて詳細に説明する。

が1回は、水溶明の一実施例に係る光電変換数 関を構成する光センサセルの基本構造および動作 を説明する図である。

第1以(a) は、光センサセルの平面関を、第1 以(b) は、第1以(a) 平面関のAA、部分の断面 以を、第1以(c) は、それの等価固路をそれぞれ 示す。なお、各部位において第1以(a),(b),(c) に比近するものについては同一の番号をつけてい る。

功1 図では、製料配置方式の平面図を示したが、水平方向解像度を高くするために、軽素ずらし方式 (補間配置方式) にも配置できることはもちろんのことである。

この光センサセルは、お1別(e),(b) に示すご とく、

リン (ア)、アンチモン (Sb)、ヒ素 (Ai) 等の不純物をドープレてn 型又はn\* 型とされたシリコン広板 1 の上に、通常P 5 G 膜等で構成され

るパシベーション脱2:

シリコン酸化酸(SiO。) より成る絶縁酸化酸 3:

となり合う光センサセルとの間を電気的に絶縁 するためのSiO , あるいはSi , N 。 等よりなる絶 縁般又はポリシリコン闘等で構成される素子分離 旬歳4:

エピクキシャル技術等で形成される不純物額度 の低い a <sup>-</sup> 組成5 ;

その上の例えば不純物拡散技術又はイオン抗人 技術を用いてポロン(B) 等の不純物をドープした バイポーラトランジスタのペースとなるp 们域

不純物拡散技術、イオン托入技術等で形成されるパイポーラトランジスタのエミッタとなる n \*\*
旬娘7:

信号を外部へ被削すための、例えばアルミニウ ム(A1)、A1-Si.A1-Cu-Si等の適型材料で形成され る配線 8:

絶職務3を通して、拝遊状態になされたp旬頃

特別時60-12761(4)

8にパルスを印加するための電板9:

それの配舗10:

状版 1 の裏間にオーミックコンタクトをとるために不純物体放牧者等で形成された不純物構成の ない n \* のは 1 1:

基板の電位を与える。すなわちバイポーラトランジスタのコレクタ電位を与えるためのアルミニウム等の将車材料で形成される遺稿12; より構成されている。

なお、第1間(a) の19は a\* 領域7と配線8の接続をとるためのコンタクト部分である。又配線8 および配線10の交互する部分はいわゆる2 財配線となっており、S10 \* 等の絶縁材料で形成される絶縁領域で、それぞれ互いに絶縁されている。すなわち、金属の2 財配線構造になっている。

第1回(c) の等価値路のコンデンサ Cex1 3 は 電板 9、 絶縁 数 3、 p 領域 8 の M O S 構造 より構 取され、又パイポーラトラングスタ 1 4 はエミッ タとしての n ↑ 領域 7 、ペースとしての p 領域 6、不純物設度の小さいn- 領域 5、コレクテと しての n 又は n \* 領域 1 の名談分より構成されて いる。これらの図版から明らかなように、p 領域 8 は浮雑領域になされている。

第 1 関 (c) の 節 2 の 等価 四階は、バイポーラトランジスタ 1 4 をベース・エミッタの接合容量 C be 1 5、ベース・エミッタの p n 接合ダイオード D be 1 6、ベース・コレクタの p n 接合ダイオード D bc 1 8 を用いて表現したものである。

以下、光センサセルの基本動作を第1回を用いて選明する。 ·

この光センサセルの基本動作は、光入計による電荷書級動作、設出し動作およびリフレッシュ動作より構成される。電荷書機動作においては、例えばエミッタは、配額8を通して接地され、コされてダーは配額12を返して正電位にパイアンサーでの13に、把額10を適して正のパルス電圧を印刷することにより食電位、すなわち、エミッタ

7 に対して逆パイアス状態にされているものとする。この Carl 3 にパルスを印加してペース 6 を 負電位にパイアスする動作については、 後にリス レッシュ動作の説明のとき、 くわしく説明する。

この状態において、第1回に示す様に光センサセルの決倒から光20が入射してくると、半導体内においてエレクトロン・ホール対が発生する。この内、エレクトロンは、α領域1が正電位ににパイアスされているので α 領域1 側に変れだしていってしまうが、ホールは p 前域6 にどんどんおほされていく。このホールの p 領域への 書積により p 領域6 の電位は次第に正電位に向かって変化していく。

第1日(a),(b) でも各センサセルの受光面下面は、ほとんどり領域で占られており、一郎 a \* 領域 7 となっている。当然のことながら、光により動起されるエレクトロン・ホール対議度は変面に近い程大きい。このためり領域を中にも多くのエレクトロン・ホール対が光により輸起される。 p

$$Ed = \frac{1}{W_0} \cdot \frac{k}{q} \cdot \ln \frac{N_{A0}}{N_{A1}}$$

が発生する。ここで、Waはp的域のの光入射側 表面からの限さ、Kはポルツマン定象、Tは絶対 温度、gは単位電荷、Nasはpベース的域の必 節不純物濃度、Nasはp旬域ののacaに抗的域

#### 特問昭60-12761(5)

5との界面における不純物温度である。

ここで、NAS/NAI>3とすれば、p 領域 6 内の電子の定行は、拡散よりはドリフトにより行なわれるようになる。すなわち、p 領域 6 内に光により 動起されるキャリアを哲号として有効に動作させるためには、p 領域 6 の不純物濃度は光入前側 製価から内部に向って減少しているようになっていることが収ましい。拡散でp 領域 6 を形成っては、その不純物濃度は光入射側変質にくらべ内能に行くほど減少している。

センサセルの受光前下の一部は、 a \* 領域 7 により占られている。 n \* 領域 7 の深さは、 適常 0.2 ~ 0.3 μ a 程度、 あるいはそれ以下に設計されるから、 n \* 領域 7 で吸収される光の最は、 もともとあまり多くはないのでそれ程問題はない。ただ、 短波及側の光、特に育色光に対しては、 n \* 領域 7 の存在は感度低下の原因になる。 n \* 領域 7 の不純物機度は適常 1 × 10 \*\*\* cm \*\*\* 程度 6 が いはそれ以上に設計される。 こうした高濃度に不 4 4 4 4 4 5 7 におけるホールの

**拡散距離は0.15~0.2 μm 程度である。したがっ** て、a゚ 切成り内で光動起されたホールを行効に p 前域 B に洗し込むには、n \* 前域でも光入射表 間から内部に向って不純物養援が減少する構造に なっていることが望ましい。 1 \* 領域7の不純物 確度分布が上記の様になっていれば、光入射側表 前から内部に向う強いドリフト世界が発生して、 n\* 領域でに光断配されたホールはドリフトによ りただちにp餅娘6に漉れ込む。 n \* 旬娘7、p 領域 6 の不純物濃度がいずれも光入射偏 表 症から 内思に向って減少するように構定されていれば、 センサセルの光入射側表面側に存在する m \* 領域 ·7、 p 前域 6 において光勤起されたキャリアはす べて光信号として有効に強くのである。 As X は P を高嚢波にドープしたシリコン酸化製あるいはポ リシリコン腹からの不純物拡散により、この n \* 们域でを形成すると、上配に近べたような別まし い不純物組料をもつ n \* 倒壊を得ることが可能で A & .

最終的には、ホールの書種によりペース電位は

エミッタ電位まで変化し、この場合は接地電位まで変化して、そこでクリップされることになる。より競雑に言うと、ペース・エミッタ間が順方向に変くパイアスされて、ペースに書積されたホールがエミッタに設出し始める電圧でクリップされる。つまり、この場合の光センサセルの酸したできれる。のパイアス世位と接地電位との世位是で略々を見けれるわけである。n。 領域7 が接地されず、浮遊状態において光入力によって発生した電荷の場を状態において光入力によって発生した電荷の場合を指する。同電位まで電荷を構造することができる。

以上は現得者積動作の定性的な概略裁別である が、以下に少し具体的かつ定量的に説明する。

この光センサセルの分光速度分布は改式で与え られる。

$$S(\lambda) = \frac{\lambda}{1.24} \cdot exp(-\alpha x)$$

× (1 - exp(-αγ) ) • Τ (A/W)

但し、 λ は光の彼甚 [μα]、 α はシリコン結晶 中での光の彼変係数 [μα <sup>1</sup>]、 x は半導体変質 における、当結合研究を起こし感度にお与しない"dead laver"(不感領域)の序さ(μe)、 y はエピ語の財き(μe)、 T は透過率すなわち、人前してくる光味に対して反射等を考慮して引動に半端体中に入削する光量の割合をそれぞれ戻している。この光センサセルの分光速度 S(λ) および放射限度 Ee(λ)を用いて光電視 1 p は次次で計算される。

$$I p = \int_{-\pi}^{\pi} S(\lambda) \cdot E e(\lambda) \cdot d\lambda$$

$$\left\{ \mu A / c \pi^{2} \right\}$$

**但し放射照度 E e(λ) [μW・ca<sup>-1</sup>・na<sup>-1</sup>] は 次式で与えられる。** 

$$E e(\lambda) = \frac{E \cdot v \cdot P(\lambda)}{6.80 \int_{c}^{\infty} V \cdot (\lambda) \cdot P(\lambda) \cdot d \cdot \lambda}$$
$$[\mu \cdot W \cdot c e^{-\gamma} \cdot a e^{-\gamma}]$$

但しE・はセンサの受光値の限度【Lex 】、P(λ) はセンサの受光値に入射している光の分光分布、V (λ) は人間の目の比視感度である。

これらの式を狙いると、エピ队の所 4 μ m を 6 つ光センサセルでは、 A 光敏(2 8 5 4 ° K)で 思射され、センサ党光値限度が l [Lax] のとき・

### 持閉昭60-12761(6)

約280 mA/cm \*\*\* の光電線が使れ、入射してくる \*\*\* フォトンの作あるいは発生するエレクトロン・ホール料の数は1.8 × 10 \*\*\* ケ/cm \*\* ・ sec 程度である。

又、この時、光により動起されたホールがベースに審疑することにより発生する電位VpはVp = Q/Cで与えられる。Qは審技されるホールの 電荷量であり、CはCbel5とCbcl7を加賀し た彼介容景である。

いま、n。 如城7 の不純物器度を1 0 \*\* cm² 、 n \*\* 如城7 の不純物器度を5 × 10 \*\* cm² 、 n \*\* 如城 5 の不純物器度を10 cm \*\* 13 、 n \*\* 領域 7 の 副積を1 B μ m \*\* . p 如城 6 の過積を84 μ m \*\* . n \*\* 如城 5 の厚さを3 μ m にしたときの接合容易は、約 0.014 p F 位になり、一方、p 如城 8 に 書積されるホールの側数は、 岩板時間 1/80 m c . . 有効受光 部積、すなわ 5 p 如城 6 の面積から電極 8 および 9 の面積を引いた面積を5 8 μ m \*\* 程度とすると、1.7 × 10 \*\* ケとなる。 従って光入射により発生する世位 V p は 180 m V 位になる。

転送船の大きさにより削散され、どんどん低下していってしまうのに対し、水発明における光センサセルでは、光にもおいた様に、最初にp間娘を を負性位にパイプスした時のパイプス電圧により 歯和電圧は決まるわけであり、大きな歯和電圧を 確保することができる。

以上の様にしてp 領域 6 にお続された復費により発生した現底を外部へ統由す動作について次に 説明する。

設出し効作状態では、エミック、配線をは拝避状態に、コレクターは正理位Vcccに保持される。
第2以に等価関格を示す。今、光を照射する。
に、ベースを全負電位にバイアスした時の電位を
ーV。とし、光照射により発生した素値電圧を関
・とすると、ベース電位は、ーV。+VPなる電位になっている。この状態で配線10を通して電位での正の電位V。は輸化額容量Cost13とベース・コレクタ間接合容量Cbc15、ベース・コレクタ間接合容量Cbc15、ベース・コレクタ間接合容量Cbc15、ベース・コレクタ間接合容量Cbc15、ベースに

ここで採出すべきことは、高解像度化され、セルサイズが縮小化されていった時に、…つの光程 は サイズが縮小化されていった時に、…つの光程 は ひゃせんあたりに人附する光度が減少し、 帯板 かしていくが、 せんの鰡小化に けいない 接合存 並るセルサイズに比例して減少して は でいるということである。これは 本党 明にたた もたれるということである。これは 本党 明に おける 光モンサセルが第1回に示すごとく たれる 可能性 を有している からである。

インターラインタイプのCCDの場合と比較して未発明における光電変換数数が有利な理由のいなここにあり、高解像度化にともない、インターラインタイプのCCD表攝像装置では、転送する理解量を確保しようとすると転送体の面積がかけるので、感度、すなわち光入射による発生電圧が減少してしまうことになる。また、インターラインタイプのCCD要機像装置では、飽和電圧が

住電圧

が加算される。従ってベース電位は

となる条件が成立するようにしておくと、ベース 電化は光照射により発生した帯積電圧VP そのも のとなる。このようにしてエミッタ電位に対して ベース電位が正方向にパイアスされると、エレク トロンは、エミックからベースに投入され、コレク タタ電位が正電位になっているので、ドリフト電 界により加速されて、コレクタに到速する。この 時に彼れる電旋は、次式で与えられる。

$$i = \frac{A j \cdot q \cdot D \cdot s \cdot n_{rr}}{W_{b}} \quad (1 + i + \frac{N_{AC}}{N_{AC}})$$

$$\times \left\{ exp \frac{q}{k T} (V p - V e) - 1 \right\}$$

但しA」はペース・エミック間の複合面積、 q

特開昭60-12761(プ)

は単位を背景(1.8×10ヤクーロン). Daはベース中に割けるエレクトロンの拡散定数、 n sa は P ベースのエミック線に割ける少数キャリャとしてのエレクトロン譲渡、 W。 はベース似、 N Ae はベースのエミッタ線に割けるアクセプタ震度、 N Ac はベースのコレクタ線に割けるアクセプタ流度、 k はポルツマン定数、 T は絶対程度、 V e はエミッタ電位である。

この 電放は、エミック電位 V e がベース電位、 すなわちここでは光照射により発生した蓄積電圧 V P に いしく なるまで扱れることは上式から明ら かである。この昨エミック電位 V e の時間的変化 は次式で計算される。

$$Cs \cdot \frac{d \cdot Ve}{d \cdot t} = I = \frac{A \cdot j \cdot q \cdot D \cdot B \cdot n_{re}}{We} \quad (1 + In \frac{N \cdot Ae}{N \cdot Ac})$$

$$\times \{exp \cdot \frac{q}{K \cdot T} \quad (Vp - Ve) - I\}$$

似し、ここで配線要額Csはエミッタに接続されている配線8のもつ容量21である。

一定時間の後、地様9に印加していたV。をゼロボルトにもどし、流れる電波を停止させたときの蓄積電圧Vpに対する、提出し電圧、すなわちェミッタ電位の関係を示す。但し、第4段(a) では、提出し電圧はバイアス電圧成分による提出し時間に依存する一定の電位が必ず加算されてくるがそのゲタ分をさし引いた何をプロットしている。電極9に印加している正電圧V。をゼロボルトにもどした時には、印加したときとは逆に

なる電形がペース地位に加算されるので、ペース。地位は、正電形 V 。 を印刷する前の状態、すなわちー V 。になり、エミックに対し逆パイアスされ、るので地位の流れが停止するわけである。第4 図(a) によれば 100ma 程度以上の提出し時間(すなわち V 。を電板 9 に印刷している時間)をとれば、着磁電圧 V P と提出し堰圧は4 桁程度の範囲にわたって収録性は確保され、高速の提出しが可能であることを示している。併4 図(a) で、45°の輸出接出しに十分の時間をかけた場合の結果で

第3 図は、上式を用いて計算したエミッタ電位の時間変化の一例を示している。

第3 例によればエミッタ電位がベース電位に等しくなるためには、約1 秒位を要することになる。これはエミッタ電位 VeがVpに近くなるとあまり電波が流れなくなることに起因しているわけである。したがって、これを解決する下设は、先に電極9に正電圧V。を印加するときに、

なる条件を入れ、ペース電位をVirtusだけ、 余分に削力向にパイアスしてやる方法が考えられる。 この時に抜れる電流は次式で与えられる。

$$i = \frac{A j \cdot q \cdot D \pi \cdot \alpha_{P0}}{W_0} \quad (1 + 1\pi \frac{N Ac}{N Ac})$$

× {exp d / k T (Vp + Vaias - Ve) - 1 } 野 4 図(a) に、Vaias - 0.8 Vとした場合、ある

の銀は統出しに十分の時間をかけた場合の結果であり、上記の計算例では、配線日の容差 Cs を4pFとしているが、これはCbe+Cbcの接合容量のの 0.014pFと比較して約300倍も大きいにもかかわらず、p額減6に発生した蓄積電形Vpが何らの減衰も受けず、かつ、バイアス電形の効果により、きわめて高速に統出されるでいることを34回(a) は示している。これは上記構成に循る光センサセルのもつ環構機能、すなわち電荷機能を4分に横らいているからである。

これに対して従来のMOS型機像装置では、 帯積電圧 VP は、 このような疑出し過程において記録 等最 C s の影響で C j ・ V p / (C j + C s ) (但し C j は MOS 型機像装置の受光器の P a 接合発量)と なり、 2 新位統出し電圧値が下がって なっため MOS を行していた。 このため MOS を行していた。 このため MOS を行していた。 このため MOS となり クターン 製作、 あるいは配線容量 すなわちる 固定 パターン 製作、 あるいは配線容量 すなわち

## 特局昭60-12761(8)

哲が大きく、S/N 比がとれないという問題があったが、第1回(a).(b).(c) で示す構成の光センサセルでは、P 領域 6 に発生した書級電圧 そのものが外部に読出されるわけであり、この電圧はかなり大きいため設定パターン雑音、山力容景に起因するランダム雑音が相対的に小さくなり、きわめてS/N 比の及い名号を得ることが可能である。

先に、パイアス電圧 V Bi asを 0.8 V に設定したとき、 4 桁程度の資銀性が 100 nsec 程度の高速能出し時間で得られることを示したが、この資銀性および読出し時間とパイアス電圧 V Bi asの関係を計算した結果をきらにくわしく、第 4 図 (b) にポナ。

 なっている時は、それ以上の帯積電圧では、さら に良い値を示していることは明らかである。

この那 4 図 (b) によれば、バイアス電圧 V mi a a が 0.8 V では、統化し電圧が書積電圧の 8 0 %になるのはは出し時間が 8.12 μ m 、9 0 %になるのは 0.54 μ m 。9 8 %になるのは 0.54 μ m 。9 8 %になるのは 0.54 μ m 。9 8 %になるのは 1.4 μ m であるのがわかる。また、バイアス電圧 V mi a a を 0.8 V より大きくすれば、さらに高速の 疑問しが 可能であることを示している。この様に、顕像装置の全体の設計から続便とされるパイアス電圧 V mi a mが第 4 図 (b) のグラフを用いることにより決定することができる。

上記稿点に係る光センサセルのもう一つの利点は、 p 前域 6 に 書級 されたホールは p 前域 8 に 書級 されたホールは p 前域 8 に おけるエレクトロンと ホールの P 前台確率 がきわめて小さいこと から非 破壊的に統出し可能 なことである。 すなわち続出し時に電極 9 に印加していた 位圧 V 。 をゼロボルトにもどした時、 p 前域 6 の電位は電圧 V 。 を印加する前の速パイアス状態に

なり、 光照射により発生した存後電圧 V p は、 新 しく光が照射されない限り、 そのまま保存される わけである。 このことは、上記構成に係る光セン サセルを光電変換を設として構成したときに、 シ ステム動作上、 新しい機能を提供することができ ることを を ひまする。

 は本質的に時間複雑音の小さい構造をしているわけである。

次い。で『領域 B に容易された電荷をリフレッシュする動作について説明する。

上記機成に係る光センサセルでは、すでに述べ たごとく、 P 領域 6 に書積された電荷は、統山 し 動作では新減しない。 このため新しい光情報を 力するためには、 例に書積されていた電荷を 前減 させるためのリフレッシュ動作が必要である。 ま た関時に、 評算状態に なされている P 領域 6 の 復 位 を 所定の 負電 圧に 存 復させて おく 必要があ る。

上記機成に係る光センサセルでは、リフレッシュ動作も読出し動作と同様、配線10を通してで超りに電視を印加することにより行なう。このとき、配線8を通してエミックを接地する。コレクタは、電板12を通して破中又は正電位にしておく。前5別にリフレッシュ動作の等価関係を示す。但しコレクタ側を接地した状態の例を示してい

特葡昭60-12761 (9)

この状態で正電化Venなる電圧が電極9に印加されると、ベース22には、酸化酸 量 Corl3、ベース・エミッタ間接合容板 Cbel 5、ベース・コレクタ間接合容板 Cbel 7 の容 最分別により、

なる電圧が、前の統出し動作のときと関極瞬時的にかかる。この電圧により、ベース・エミッタ間接合ダイオード D bc 1 6 およびベース・コレクタ間接合ダイオード D bc 1 8 は順力向バイアスされて再通状態となり、電視が流れ始め、ベース電位は次郎に低下していく。

この時、存進状態にあるペースの電位 V の変化・ は近似的に改立で表わされる。

$$(C be + C bc) \frac{d V}{d t} = - (i + i )$$

但し.

$$i_{i} = Ab \left( \frac{q D p p_{so}}{L p} + \frac{q D n B_{so}}{W_{0}} \right)$$

$$\times \left\{ exp \left( \frac{q}{k T} V \right) - 1 \right\}$$

の内、 q ・ D p ・ p m / L p はホールによる電 放、 ナなわちベースからホールがコレクタ側へ旋 れだす成分を示している。このホールによる電旋 が流れやすい様に上記構成に係る光センサセルで は、コレクタの不純物機能は、通常のバイポーラ トランジスタに比較して少し低めに設計される。

この式を用いて計算した、ペースで使の時間を存在の一例を第6回に示す。機能は、リフレッシュ時間を、確確すなわちリフレッシュ時間を、複雑は、明然過すなわちリフレッシュ時間を、なっての初期で、では、リフレッシュ電化Vmが加わった瞬間に、特徴状態にあるペースが示す電位であり、Vmは、Cot、Cbc及びペースに書級されている電荷によってきまる。

この第6回をみれば、ベースの電位は初期電位によらず、ある時間託過後には必ず、片針数グラフ上で…つの密線にしたがって下がっていく。

 $i_{T} = A \cdot \frac{q \cdot D \cdot a \cdot n_{T}}{W_{T}}$   $\times \left\{ exp \left( \frac{q}{k \cdot T} \cdot V \right) - 1 \right\}$ 

ilはダイオードDbcを扱れる電流、1,はダイオードDbcを流れる電流である。A。はベースの拡、Acはエミッタ前積、Dpはコレクタ中におけるホールの拡散定数、Psoはコレクタ中における熱平割状態のホール震度、Lpはコレクタ中におけるホールの平均自由行程、asoはベース中における熱平衡状態でのエレクトロン濃度である。i,で、ベース側からエミッタへのホーベースの不純物濃度にくらべて充分高いので、無視できる。

上に示した式は、段階接合近似のものであり実際のデバイスでは段階接合からはずれており、 又ペースの厚さが移く、 かつ複雑な過度分布を有しているので厳密なものではないが、リフレッシュ動作をかなりの近似で説明可能である。

上式中のペース・コレクタ間に変れる電流しょ

第6 図(b) に、リフレッシュ時間に対するベースを位在の実験値を示す。第6 図(a) に示した計算例に比較して、この実験で用いたテストデバイスは、ディメンションがかなり大きいため、計算例とはその絶対値は一致しないが、リフレッシュ時間に対するベースで位在化が片対数グラフ上で座線的に変化していることが実施されている。この実験例ではコレクタおよびエミッタの内表を接地したときの値を示している。

今、光照射による蓄積電圧 V p の最大例を0.6 [V]. リフレッシュ電圧 V su によりペースに 印加される電形 V を 0.4 [V] とすると、 第 6 図に示すごとく初期ペース電位の最大値は 0.8 {V}となり、リフレッシュ電圧印加後10 {sec}後には血酸にのってペース電位が下がり始め、10<sup>-1</sup>{sec}後には、光があたらなかった時、すなわち初期ペース配位が 0.4 {V}のときの電位を化と一致する。

p 領域 6 が、 M O S キャパシタ C oxを通して iii 電圧をある時間印加し、その正電圧を輸去すると

負電位に指電する化方には、2通りの仕方があ る。一つは、p前娘Bから正電荷を持つホール が、主として接地状態にあるコ領域1に施れ出す ことによって、身冠荷が書稿される動作である。 p 領域 B からホールが、 a 領域 l に一方的に流 れ、 n 前坡1の電子があまり p 前坡6内に変れ込 まないようにするためには、2旬歳8の不純物物 度をα領域1の不純物密度より高くしておけばよ い。一方、 n \* 領域でやn領域1からの電子が、 p 創地 B に流れ込み、ホールと呼続合することに よって、p前坡6に負電荷が蓄積する動作も行な える。この場合には、『領域』の不統物密度は『 的域6より高くなされている。p 領域6からホー ルが流出することによって、負電荷が寄籍する動 作の方が、『钼敏Bペースに電子が扱れ込んで ホールと何新合することにより負電荷が密題する 動作よりはるかに違い。しかし、これまでの実験 によれば、電子を2個項目に流し込むリフレッ シュ動作でも、光電変換装費の動作に対しては、

上記機能に低る光センサセルをXY方向に多数 ならべて光促変換装置を構成したとき、両像によ り朴センサセルで、書籍電圧♥pは、上包の例で は 0~0.4 【V】の間でばらついているが、り フレッシュ電圧 V m 印加枝10-5 [sec] には、全て のセンサセルのペースには約 0.3 [V] 程底の ·· 定電圧は残るものの、貨幣による器積電圧VPの 変化分は全て前えてしまうことがわかる。 ナなわ ち、上記機能に係る光センサセルによる光散を絶 装置では、リフレッシュ動作により全てのセンサ セルのベース質位をゼロボルトまで持っていく家 企りフレッシュモードと(このときは前 6 页(a) の例では10[sec] を要する)、ペース電位にはあ る一定化形は住るものの構植物形Voによる発動 **设分が前えてしまう過渡的リフレシュモードの 🗅** つが存在するわけである (このときは節 B 関(a) の例では、10 [μ sec]~10[sec] のリフレッシュ パルス)。以上の例では、リフレッシュ電圧 V m によりペースに印加される地形V も 0.4【V】

としたが、こので圧 V A を 0.8 [V] とすれば、 上記、過渡的リフレッシュモードは、第 8 図によれば、 1 [nsec]でおこり、 きわめて 高速にリフレッシュすることができる。完全リフレッシュモードで効作させるか、過渡的リフレッシュモードで動作させるかの選択は光電変換装置の使用目的によって決定される。

十分に進い時間応答を示すことが確認されてい

この過酸的リフレッシュモードにおいてベースに残る電圧をV m とすると、リフレッシュ電圧 V m を印加後、V m をゼロボルトにもどす瞬間の 過酸的状態において、

なる負電圧がベースに加算されるので、リフレッシュパルスによるリフレッシュ動作後のベース電。 位は

となり、ベースはエミッタに対して逆パイアス状 感になる。

先に光により助起されたキャリアを書放する書

は動作のとき、者数状態ではベースは逆バイアス 状態で行なわれるという説明をしたが、このリフ レッシュ動作により、リフレッシュおよびベース を逆バイアス状態に持っていくことの2つの動作 が同時に行なわれるわけである。

前6関(c) にリフレッシュ電用Venに対するリフレッシュ動作後のペース電位

の変化の実験値を示す。パラメータとしてCosの値を5pFから100pFまでとっている。丸印は実験値であり、実縁は

より計算される計算値を示している。このとき  $V_X=0.52\,V$  であり、また、C bc+ C be= 4pF で ある。但し規制用オシロスコープのプローグ容別  $13\,p$  F が C bc+ C beに 並列に接続されている。 この様に、計算値と実験値は完全に一致しており、 リフレッシュ動作が実験的に 6 億 概 されている。

## 持局昭60-12761(11)

すなわら肌の図(a) のリフレッシュ時間に対するペースで位の関係は、外の図(a) のペースで位が低下する時の斜めのを線がお側の方、つまり、より時間の要する方向ヘシフトすることになる。したがって、コレクタを接地した時と同じリフレッシュで形 Vess を用いると、リフレッシュで圧 Vess で Me 変することになるが、リフレッシュ電圧 Vess を開き要することになるが、リフレッシュ電圧 Vess

をわずか高めてやればコレクタを接地した時とM 様、高速のリフレッシュ動作が可能である。

以上が光入射による電荷書植動作、統川し動作、リフレッシュ動作よりなる上記構成に係る光センサセルの基本動作の裁判である。

以上設明したごとく、上記稿店に係る光センサセルの 基本 構造は、 すでに あげた 特別 昭 56-150878、特開 昭 56-185473 と比較してきわめて簡単な構造であり、 将来の高解 徴度化に十分対応できるとともに、それらのもつ 優れた特徴である 環報機能からくる 低難 許、 高祖力、 広ダイナミックレンジ、非破壊競出し等のメリットをそのまま保存している。

# 次に、以上裁明した構成に係る光センサセルを 二次元に配列して構成した本発明の光電変換装置 の一変施例について図而を用いて説明する。

法本光センサセル構造を二次元的に3×3に化 列した光電投換装の倒路構成関関を第7回に示す。

子36、リフレッシュパルスを印加するための構 子37、炭本光センサセル 30から書籍電圧を 説出すための垂直ライン38、38~、38~、 **お垂直ラインを選択するためのパルスを発生する** 水平シフトレジスタ39、朴魚直ラインを開閉す るためのゲート用MOSトランンジスタ40、 40′、40°、潜動電圧をアンプ雄に説出すた めの出力ライン41、最出し後に、出力ラインに お徒した世母をリフレッシュするための M O S ト ランジスタ42、MOSトランジスタ42ヘリフ レッシュパルスを印加するための編千43、出力 好鳥を増幅するためのパイポーラ、MOS。 FE T、J-FET等のトランジスタ44、負荷抵抗 45、トランジスタと電視を接続するための幅で 46、トランジスタの出力端子47、統出し動作 において痕在ライン40、40′、40°にお抗 された電荷をリフレッシュするためのMOSトラ >>>>48,48",48",820MOS+ ランジスタ48、48′、48″のゲートにパル スを印加するための菓子49によりこの光度変換 整義は構成されている。

この光電変換装置の動作について第7回および 第8回に示すパルスタイミング回を用いて最明する。

旅る器において、区間81はリフレッシュ動作、区間62は書級動作、区間63は読出し動作にそれぞれ対応している。

1,時期において、すでに酸明したごとく、 4 光センサセルのトランジスタのペースはエミッタ に対して逆バイアス状態となり、次の湯糖区間 6 2 へ移る。このリフレッシュ区間 6 1 において は、図に示すように、他の印加パルスは全て1ev 状態に保たれている。

書機動作区隔62においては、茶板電圧、 すな わちトランジスタのコレクタ電位破影 64 は if 電位にする。これにより光限制により発生したユ

レクトロン・ホール対のうちのエレクトロンを、 コレクタ個へ早く表してしまうことができる。し かし、このコレクタ電位を正電位に保つことは; ペースをエミッタに対して逆力向バイアス状態。 すなわち負地位にして提徹しているので必須条件 ではなく、被地理位あるいは若干負電位状態にし ても基本的な書後動作に優化はない。

のエミックが重点ライン38、38′、38°に より共産に装住されていても、この様に乗血ライ ン38、38′、38°を接地しておくと、ブ ルーミング現象を生することはない。

このブルーミング現金をさける方法は、MOSトランジスタ48、481、481を非明治状態にして、重成ライン38、381、381を拝蔽状態にしていても、基板電位、すなわちコレクタ電位64を光平負電位にしてわき、ホールの書籍によりベース電位が正電位方向に変化してきたとき、エミッタより先にコレクタ側の方へ扱れだす様にすることにより速度することも可能である。

# 接区間 6 2 に 次いで、 時 料 t 3 より 缺 出 し 区 間 6 3 に な 6 。 こ の 時 糾 t 3 に おいて、 MOSトラングス 5 4 8 。 4 8 。 4 8 。 の ゲート 場 f 4 9 の 電 位 6 5 を l a w に し . か つ 水 ザ ラ イン 3 1 、 3 1 。 3 1 。 3 1 。 3 1 。 3 1 。 0 パッファー MOSトラングス 5 8 8 を h i g b に し 、 それ ぞれの MOSトラン グス 5

# 持備昭60-12761(13)

を明確状態とする。但し、このゲート帽子34の 現位68をbishにするタイミングは、時期じって あることは必須条件ではなく、それより早い時期 であれば良い。

時刻も。では、兎皮シフトレジスター32の出 力のうち、水平ライン31に接続されたものが数 形89のごとくbighとなり、このとき、MOSト ランジスタ33が得過状態であるから、この水平 ライン31にお迎された3つのお光センサセルの 統出しが行なわれる。この統則し動作はすでに前 に説明した通りであり、各光センサセルのペース 領域に潜植された哲号電荷により発生した哲号電 **肝は、そのまま、垂斑ライン38、38~** 38°に迎われる。このときの垂直シフトレジス ター32からのパルス電圧のパルス幅は、筋4図 に示した様に、蓄積電圧に対する統則し電圧が、 十分直接性を保つ関係になるパルス幅に設定され る。またパルス電圧は先に説明した様に、 Y el es 分だけエミッタに対して町方向パイアスがかがる 後期使される。

"吹いで、蜂飼し。において、水平シフトレジス タ39の山力のうち、 乳糜ライン38に接続され たMOSトランジスタ40のゲートへの山力だけ が設形プロのごとくbishとなり、MOSトランジ スタ40が福通状態となり、出力哲号は出力ライ ン41を通して、出力トランジスタ44に入り、 電流増幅されて出力菓子47から出力される。こ の様に信号が疑出された後、出力ライン41には 尼維容量に起因する勇号電荷が残っているので、 時鮮も。において、MOSトランジスタ42の ゲート旗子43にパルス被形で1のごとくパルス、 も印加し、MOSトランジスタ42を非過状態に して出力ライン41を接地して、この疫間した情 号電荷をリフレッシュしてやるわけである。以下 川横にして、スイッチングMOSトランジスタ 40′.40°を期次再過させて発泡ライン 38′、38″の信号出力を被出す、この様にし て水平に並んだーライン分の各党センサセルから の信号を読出した後、後寅ライン38、38~。 38 "には、出力ライン41と同様、それの配線

教験に起因する哲号電荷が残骸しているので、名 情点ライン38、38′、38″に接続されたM 〇Sトランジスタ48、48′、48″を、それ のゲート編子49に数形55で示される様に high にして再通させ、この残骸領号電荷をリフ レッシュする。

次いで、時間も。において、垂直シフトレジスター32の出力のうち、水平ライン31 ' に接続された出力が破形69' のごとくbishとなり、水平ライン31' に接続された各党センサセルの滞積電圧が、各種数ライン38、38'、38' に続出されるわけである。以下、順次前と同様の動作により、出力幅子47から信号が続出される。

以上の説明においては、岩板医和62と読出し区間63が明確に区分される様な応用分野、例えば最近研究開発が結構的に行なわれているスチルビデオに適用される動作状態について説明したが、テレビカノラの様に岩板医師62における動作と読出し医師63における動作が同時に行なわ

れている様な応用分野に関しても、筋8段のパル スタイミングを変更することにより適用可能であ る。但し、この時のリフレッシュは全層値一括リ フレッシュではなく、一ライン作のリフレッシュ 機能が必要である。例えば、水平ライン31に依 控された兵光センサセルの数号が経出された後、 時期もっにおいて各些取ラインに独聞した電荷を 抗井するためMOSトランジスタ48、48′、 48~を消遣にするが、このとき水平ライン31 にりプレッシュパルスを印加する。すなわち、彼 1869において昨期しゃにおいても時期しょと何 様、パルス電圧、パルス盤、の具なるのパルスを 発生する様な構成の形直シフトレジスタを使用す ることにより後止することができる。この様にダ ブルバルス的動作以外には、昨7回の右側に股級 した一括りフレッシュパルスを印加する破職の代 りに、た何と明経の終2の乗収シフトレジスタを 右側にも設け、タイミングを左側に続けられた感 直レジスタとずらせながら動作させることにより 進速させることも可能である。

このときは、すでに説明した様な潜放状態におりて、各光センサセルのエミッタおよびコレクタの希徴化を操作してブルーミングを押さえるとから動作の自由度が少なくなる。しかし、 基本動作の所で説明した様に、 就出し状態では、 ペースに V mi max なる バイアス 電圧を印刷したときに かって 、 係 遊 説 山 しが できる 橋 な 構 成としている ので で、 5 別のグラフからわかる 様に、 V mi max を 印 加 百 ライン 2 8 、 2 8 ~ 、 2 8 ~ に 流れだす 勇 号電 荷分は きわめてわずか であり、 ブルーミング 現象は、まったく関節には ならない。

また、スミア現象に対しても、本実施例に係ると 光電変換装器は、きわめて優れた特性を得ること ができる。スミア現象は、CCD型操像装置、特 にフレーム転送型に対いては、光の照射されてい る所を電荷転送されるという、動作および構造し 免化する問題であり、インタライン型において は、、特に技敏長の光により半導体の深部で発生 したキャリアが電荷転送器に審徴されるために発 生する問題である。

また、MOS 数個像数器においては、各光センサセルに接地されたスイッチングMOS トランジスタのドレイン側に、やはり接数長の光により半導体保護で発生したキャリアが番組されるために生じる同節である。

これに対して本実施側に係る光電を換数程で、動作および構造上発生するスミア現像はまで、会なく、また長数長の光により半導体をもったたという現象をはまったが、光センサセルのエミクトンとで、からない。近近がで発生したエレクトロンがある。エレクトロンは書話がでいるため、エレクトロンは高いのときは書は動作状態において、エは高テレカのときに消している方が、エレクトロンは表がれたののときに消している方が、エレクトロンは表がれたのときに消している方が、エレクトロンは表がれたのときに消している方が、エレクトロンは表がれたのときに消している方が、エレクトロンは表がれたのときに消している方が、エレクトロンは表であるラインの関盟に対して、表をは大きな出す前に、勇奋ラインに消している。

地してリフレッシュするので、この時間時にエミッタに一水平走在期間に書積されたエレクトロンは流れ出してしまい、このため、スミア現金はほとんど発作しない。この様に、水実施例に係る光電複換装置では、その構造上および動作上、スミア現金はほとん木質的に無視し得る程度しか発生せず、木実施例に係る光電複換装置の大きな利息の一つである。

また、 帯板動作状態において、 エミッタおよび コレクタの各世位を操作して、 ブルーミング現象 を押さえるという動作について前に配送したが、 これを利用して?特性を削削することも可能である。

すなわち、お勧動作の途中おいて、一時的にエミックまたはコレクタの電位をある一定の負電位にし、ベースにお扱されたキャリアのうち、この負電位を与えるキャリア設より多く溶積されているホールをエミックまたはコレクタ側へ渡してしまうという動作をさせる。これにより、常機電圧と人射光量に対する関係は、入射光量の小さいと

きはシリコン結晶のもつで=1の特性を示し、人 射光量の大きい所では、アが1より小さくなる様 な特性を示す。つまり、折線近似的に通常テレビ カメラで要求されるで=0.45の特性をもたせるこ とが可能である。審査動作の途中において上記動 作を一度やればー折線近似となり、エミッタ又は コレクタに印加する負電位を二度適宜を更して行 なえば、二折線タイプので特性を持たせることも 可能である。

また、以上の実施例においては、シリコン基板を共通コレクタとしているが適常パイポーラトランジスクのごとく埋込ュ\* 領域を設け、 おライン 低にコレクタを分割させる様な構造としてもよい。

なお、実際の動作には影を聞に示したパルスタイミング以外に、飛遊シフトレジスタ32、水平シフトレジス39を駆動するためのクロックパルスが必要である。

第9 頃に出力化号に関係する準備制路を示す。 智能です 8 0 は、 重 放 ライン 3 8 、 3 8 ′ 、

**時間昭60-12761(15)** 

38 の配線容量であり、容量C+ 81 は出力ライン41 の配線容量をそれぞれ示している。また 第 9 例右側の等値研算は、途出し状態におけるものであり、スイッチング用M O S トランジスタ 4 0 ・ 4 0

等価回路のおパラメータは、実際に構成する光電変換機器の大きさにより決定されるわけであるが、例えば、背景です 8 0 は約 4 pF 位、容量で、8 1 は約 4 pF 位、MOSトランジスタの導致状態の係抗Rn 8 2 は3 K Q 程度、バイボーラトランジスタ 4 4 の電視増幅率月は約100 程度として、出力解子 4 7 において観測される出力依号

被形を計算した例を第10回に示す。

第10回において機能はスイッチングMOSトランジスタ40、40°、40°が構造した瞬間からの時間(μ x i)を、機能は垂直ライン38、38°の配線容量C + 80に、4光センサセルから針号電荷が提出されて1ポルトの電圧がかかっているときの出力端子47に現われる出力電圧(V)をそれぞれ示している。

出力 信り数 形 8 5 は 負 母 抵抗 R c 4 5 が 1 0 K Q A K R c 4 5 が 5 K Q A B 7 は Q A K K R c 4 5 が 5 K Q A B 7 は Q A K K R c 4 5 が 5 K Q A B 7 は Q A K K R c 4 5 が 5 K Q A B 7 は Q A K K R c 4 5 が 5 K Q A C C a B 0 と C

に高速の統則しも可能である。

上記橋底に係る光センサセルを利用した光電変投資では、各光センサセルのもつ時報を認らり、出力に現れる電圧が大きいため、最終限のなり、出力に現れる電圧が大きいため、最終限のなり、M O S 屋棚像装置に比較してオーラトのものを使用した例にをついてうなりしたが、2 没橋成のもの等、他の方式を例によりにバイポーラトランジスタを用いると、C C D 操機を設置における最終段のアンプのM O S トランジスタを用いると、C C D 操機を設置における最終段のアンプのM O S トランジスタを用いると、C C D 操機を変更における最終段のアンプのM O S トランジスタを用いると、C C D 操機を変更における最終段のアンプのM O S トランジスタから発生する最終段のアンプのM O S トランジスタを明める。

上に述べた様に、上記構成に係る光センサセルを利用した光電変数数型では、最終段の増相アンブがきわめて簡単なもので良いことから、最終役の増報アンプを一つだけ設ける第7別に示した一次集例のごときタイプではなく、増幅アンプを役数側段置して、一つの前前を複数に分階して続出す様な構成とすることも可能である。

第11日間に、分別技術し万式の一個を示す。即 11回に示す変施例は、水平方向を3分割とし数 教授アンプを3つ設置した例である。 基本的が別 作は第7回の実施例および第8回のタイミングが を用いては関したものとほとんど同じで低なが、シ このが11回の実施例では、3つの等価なが、シ このが11回の実施例では、3つの等価なが、シ このが11回の実施例では、3つの等価なが、シ このが11回の実施例では、3つの等価なが、シ このが11回の実施例では、3つの等価なが、シ になる。次の時点では、1月目、(n+1)列目施設である。)には他の では水平方向統集数は3n何である。)には他の になる。次の時点では、2列目、(n+2)列 日 , (2 a + 2 ) 列目が純出されることにな る。

この実施側によれば、一本の水平ライン分を設 出す時間が限定されている時は、水平方向のスキャニング内被数は、一つの最終数アンプをつけ た方式に比較して1/3 の間接数で良く、水平シフ たり式に比較して1/3 の間接数で良く、水平シフ たり、カウンスターが簡単になり、かつ光電変換を置か らの出力信号をアナログディジタル変換して、を 号処理する様な用途には、高度のアナログ・ディ ジタル変換器は不必要であり、分割製出し方式の よまな利点である。

前11日間に示した実施例では、等価な水平シフトレジスターを3つ設けた方式であったが、同様な機能は、水平レジスター1つだけでももたせることが可能である。この場合の実施例を第12回に示す。

3.1.2 別の実施例は、第1.1 図に示した実施例のうちの水平スイッチングMOSトランジスターと、最終費アンプの中間の部分だけを書いたものであり、他の部分は、第1.1 図の実施例と同じで

あるから省略している。

この実施例では、1つの水平シフトレジスター
104からの出力を1月日、(n+1)月日、(2n+1)月日のスイッチングMOSトランジスターのゲートに接続し、それらのラインを何時に 統付す様にしている。次の時点では、2月日、(n+2)月日、(2n+2)月日、(2n+2)月日が統出されるわけてある。

この実施例によれば、各スイッチングMOSトランジスターのゲートへの配像は増加するものの、水平シフトレジスターとしては1つだけで動きなが単位である。

第11回、12回の例では出力アンプを3個設けた例を示したが、この数はその目的に応じてさ らに多くしてもよいことはもちろんである。

第11回,第12回の実施例ではいずれも、水ギシフトレジスター、乗収シフトレジスターの始めパルスおよびクロックパルスは省略しているが、これらは、他のリフレッシュパルスを内様、同一チップ内に設けたクロックパルス発作車ある。

いは、他のチップ上に設けられたクロックパルス 発生器から供給される。

この分割統出し方式では、水平ライン一括又は 全無備一括リフレッシュを行なうと、 n 列目と( n + 1 )列目の光センサセル関では、わずか書機 時間が異なり、これにより、時電視成分および目に、 が成なり、これに出統性が生じ、過激上目に、 ついてもの「他性も考えられなが、これの量はか ずかであり、実用上に関節はない。また、外部関係といてものである。 が、よれを構成したの被算がよびこれと けって、これと時間により行なう変素の稀正技術を はり成分の変数により行なう変素の稀正技術を 使用することにより容易に可能である。

この様な光は変換数異を用いて、カラー画像を 操作する時は、光電変換数器の上に、ストライプ フィルターあるいは、モザイクフィルター等をオ ンチップ化したり、又は、別に作ったカラーフィ ルターを貼合せることによりカラー依号を るこ とが可能である。

一例としてR,G,Bのストライプ・フィルタ - を使用した時は、上記構成に係る光センサモル を利用した光電を複数量ではそれぞれ関々の最終 茂アンプより R 針号 、G 哲号 、B 符号を得ること が可能である。これの一支施例を終しる間に示 す。この第13回も防12回と問様、水平レジス ケーのまわりだけを示している。他は第7段およ び即11関と何じであり、ただ1月目はRのカ ラーフィルター、2月日はGのカラーフィル グー、 3 列目はBのカラーフィルダー、4 男日は Rのカラーフィルターという様にカラーフィル ダーがついているものとする。 57.1.3 以に示すご とく1月日、4月日、7月日-----のお庭れライ ンは出力ライン110に接続され、これはR竹号 七とりだす。又2列目、5月目、0月日----の お吸収ラインは出力ライン111に複雑され、こ れはG世号をとりだす。又同様にして、3男は、 6 孔目、9 孔目-----のお 垂白ラインは出力ライ ン112に接続されB哲りもとりだす。心力ライ ン110,111,112はそれぞれオンチップ

# 特恩昭60-12761 (17)

化されたリフレッシュ別MOSトランジスタおよび最終吸アンプ、例えばエミッタフォロアタイプのパイポーラトランジスタに接続され、おカラー合砂が割々に出力されるわけである。

本免別の他の実施何に係る光電変換装置を構成 する光センサセルの他の例の基本構造および動作 を説明するための図を第14型に示す。またそれ の事価回路および全体の個路構成図を第15回(a ) に示す。

第14回に示す光センサセルは、同一の水平スリセンパルスにより提出し動作、およびライインファンコを同時に行なうことを可能としてに対して、まりといった。第14回において、すの場合としてはなど、第10回においるのが上下に伸っている。の光センサーセルの側にもMOSキャインをあるとと、がよび関に対いて上下に伸续する光センサータイプとなってと、および関に対いて上下に伸续する光センサータイプとなってと、および関に対いて上下に伸续するスティンサータイプとなってと、および関に対いて上下に伸

ルのエミッタで、 は 2 特化銀にされた化銀の8、および化線の1 2 1 (第 1 4 関では、乗身ラインが 1 木に見えるが、絶縁紛を介して 2 木のラインが配置されている) に 交互に接続、すなわちエミッタではコンタクトホール 1 9 を通して配線の1 2 1 に それぞれ接続されていることが異なっている。

これは加15図(a) の事価関格をみるとより明らかとなる。 すなわち、光センサセル152のベースに接続されたMOSキャパシタ150は水平ライン31に接続され、MOSキャパシタ151 は水平ライン3 に接続されている。また光センサセル152の図において下に隣接する光センサセル15 のMOSキャパシタ15 は共通する水平ライン3 に接続されている。

光センサセル 1 5 2 のエミックは吸収ライン 3 8 に、光センサセル 1 5 のエミッタは乗収ライン 1 3 8 に、光センサセル 1 5 のエミッタは乗収ライン 3 8 という様にそれぞれ欠互に接続され

ている.

第15数(a) の等値型階では、以上述べた基本 の光センサーセル無以外で、抑7回の損食装置と 異なるのは、低性ライン38もリフレッシュする ためのスイッチングMOSトランジスタ48のほ かに飛程ライン138をリフレッシュするための スイッチングMOSトランジスタ148、 および 頂爪ライン38を選択するスイッチングMOSト ランジスタ40のほか飛載ライン138を選択す るためのスイッチングMOSトランジスタ140 が追加され、また出力アンプ系が一つ哨殺されて いる。この出方系の構造は、おラインをリフレッ シュするためのスイッチングMOSトランジスタ 48、および148が接続されている様な構成と し、さらに水平スキャン用のスイッチングMOS トランジスタを用いる第15個(b) にボナ株にし て出力アンプモーつだけにする構成もまた可能で ある。第15度(b) では作15円(a) の乗直ライ ン選択およびおカアンプ系の部分だけを示してい ٥.

この第14図の光センサセル及び第15図(a)に示す実施例によれば、次の様な動作が可能である。すなわち、今水平ライン31に接続された朴光センサセルの統単し動作が終了し、テレビ動作に対ける水平ブランキング期間にある時、順引シフトレジスター32からの山力パルスが水平ライン3 に出力されるとMOSキャパシタ151 を通して、続出しの終了した光センサセル152をリフレッシュする。このとき、スイッチングMOSトランジスタ48は再進状態にされ、系質ライン38は接地されている。

また水平ライン3 に接続されたMOSSキャパンタ15 を適して光センサーセル15 の出出 が乗車ライン138に続出される。このとき当まのことながらスイッチングMOSトランジスタ148は非確状態となっているわけである。この様にして終すの単直スキャンパルスにより、すでに統領しを終すした光センサーセルの提出しが問一のパルスで

#### 特局昭60-12761(18)

同時的に行なうことが可能である。このときすでに説明した様にリフレッシュする時の電圧と説出しの時の電圧と説出しの時のは正は、説出し時には、高遠観出しの必要性からパイアス電圧をかけるので異なってくるが、これは第14関に示すごとく、MOSキャパシタ電極120の向抗を変えることにより非電板に同一の電圧が印加されても各光センサーセルのベースには異なる電圧がかかる様な構成をとることにより達成されている。

十なわち、リフレッシュ川MOSキャバンタの 面積は、統出し川MOSキャパンタの前積にくら べて小さくなっている。この例のように、センサ セルを都を一括リフレッシュするのではなく、 一 ラインずつリフレッシュしていく場合には、 小 1 図(b) に示されるようにコレクタを a 展 ある i イン でとにコレクタを分離して設けた方が望ましいこ とがある。コレクタが基板になっている場合に は、 全光センサセルのコレクタが共通側域となっ

ているため、海積および受光統川し状態ではコレ クタに一定のパイアス電圧が加わった状態になっ ている。もちろん、すでに説明したようにコレク タにパイアス電圧が加わった状態でも搭載ペース のリフレッシュは、エミッタの間で行なえる。た だし、この場合には、ベース領域のリフレッシュ が行なわれると阿特に、リフレッシュパルスが印 細されたセルのエミッタコレクタ間に無駄な電視 が流れ、梢骨電力を大きくするという欠点が作な う。こうした欠点を克服するためには、全センサ セルのコレクタを共通制線とせずに、井木平ライ。 ンに並ぶセンサセルのコレクタは共通になるが、 **朴木平ラインごとのコレクタはらいに分離された** 構造にする。すなわち、孤18の構造に関連させ て説明すれば、基板はり思にして、りを出版中に コレクター各本平ラインごとに互いに分離された 理込御域を設けた構造にする。隣りのう木平 ラインの ロー 埋込削減の分離は、 p 削減を限に作 在させる構造でもよい。水平ラインに沿って埋込 まれるコレクタのキャパシタを幾少させるには、

絶験物分離の方が優れている。第1 図では、コレクタが基版で構成されているから、センサセルを関む分離領域はすべてほとんど同じ深さまで設けられている。一方、 各本平ラインごとのコレクタを互いに分離するには、 本平ラインカ 向の分離領域を飛収ライン方向の分離領域より必要な値だけ優くしておくことになる。

料水平ラインごとにコレクタが分離されていれば、読出しが終って、リフレッシュ動作が始まる時に、その水平ラインのコレクタの電圧を接地すれば、削速したようなエミッタコレクタ間電旋は流れず、前費電力の増加をもたらさない。リフレッシュが終って光信号による電荷器積動作に入る時に、ふたたびコレクタ製造には所定のパイフス限圧を問題する。

また第15 図(a) の事機関略によれば、名木平 ライン低に出力は出力端子47 および147 に交 星に出力されることになる。これは、すでに裁明 したごとく、第15 図(b) の様な構成にすること により一つのアンプから出力をとりだすことも可 抱である.

以上級明した様に本実施例によれば、比較的情報な構成で、ラインリフレッシュが可能となり、通常のテレビカメラ等の応用分野にも週川することがデできる。

水発明の他の実施例としては、光センサセルに 複数のエミッタを設けた構成あるいは、一つのエ ミッタに複数のコンタクトを設けた構成により、 一つの光センサセルから複数の出力をとりだすタ イプが考えられる。

これは本発明による光電質検験器の各光センサセルが増組機能をもつことから、一つの光センサセルから複数の出力をとりだすために、各光センサセルに複数の配議容量が接続されても、光センサセルの内部で発生した書積電圧 V p が、まったく観視することなしに各山力に統山すことが可能であることに起因している。

この様に、名光センサセルから複数の出力をとりだすことができる構成により、各光センサセルを多数配列してなる光電変数数数に対して毎月処

#### 詩問昭60-12761(19)

現あるいは雑音対策等に対して多くの利点を付加 することが可能である。 次に太発明に低る光電を投鉄数の一製法例について説明する。第16回に、選択エピタキシャル 成長(N. Endo et al. "Novel device isolation technology with selected epilasial growth" Tech. Dig. of 1982 JEDM, PP. 241-244 参 !!!) を聞いたその製法の一個を減ま。

1~10×10 \*\* cm \*\* 程度の不統物過度の n 形 Si 从板 1 の裏面側に、コンテクト別の m \*\* 筋 域 1 1 を、 As あるいは P の 転散で設ける。 n \*\* 笛 域 からのオートドーピングを切ぐために、例には 泳さないが 簡化設 及び 割化膜を実施に通常は設けて お

次板1 は、不純物 森皮及び酸素濃度が 均一に 訓 調されたものを用いる。 すなわち、 キャリアライ ンタイムがウェハで十分に及くかつ均一 な結晶 ウ ェハを用いる。 その様なものとしては例えばMC 乙状による結晶が適している。 次板1 の表面に略 々1 ± ■ 程度の酸化酸をウェット酸化により形成 する。 すなわち、 日。 0 雰囲気かあるいは(日。 + ○。) 雰囲気で酸化する。 検唇欠略等を生じさ

せずに良好な際化器を得るには、900 で程度の基度での高圧階化が直している。

その上に、たとえば2~4mm 程度の輝さの SiO, 顕をCVDで推诿する。 (N, + SiHa + 0, ) ガス系で、300~500℃程度の無渡で 所領の厚さの SiO, 膜を取析する。O, / SiH4 のモル比は程度にもよるが4~40程度に数定す る。フォトリソグラフィ『程により、セル間の分 雑如娘となる部分の彼化説を残して他の前娘の彼 化瞬は、(CFa+Hy)、CyFa,CHyFy 筝のガスを用いたリアクティブイオンエッチング、 で除去する (第16図の f.程(e))。例えば、10× 10μm \* に1 商業を設ける場合には、1 0 μm ピ ッチのメッシュ状に 510。股を残す。 5i0。股の 報はたとえば2mm 程度に選ばれる。リアクティ ブイオンエッチングによる表面のダメージ層及び 打集時を、Ar/CI 。 ガス系プラズマエッチングか ウェットエッチングによって輸出した後、超高兵 欠中における原書かもしくは、ロードロック形式 で十分に雰囲気が精体になされたスパック、ある

いは、SiH a ガスにCO, レーザ光線を照射する誠 圧光CVDで、アモルファスシリコン301を唯 植する (別16回の工程(b))。 CBrF, . CC 1 , F 。 . . . C l , 等のガスを削いたリアクティ ブイオンエッチングによる異方性エッチにより、 SiO。層側面に推断している以外のアモルファス シリコンを除去する(第18関の工程 (c))。前 と同様に、ダメージとガ染料を十分除去した後、 シリコン族仮表派を十分精神に発揮し、(日。+ SiH.、C豆、+HC豆)ガス系によりシリコ ン層の選択成長を行う。数10Terrの鞭圧状態で、 收获住行い、从版制模は 300~1000℃,HCLのモ ル比をある程度以上商い値に設定する。HC2の見 が少なすぎると遺状成長は超こらない。シリコン 浜板上にはシリコン新品牌が成長するが、SiO。 粉上のシリコンはHC見によってエッチングされて しまうため、 SiO。 特とにはシリコンは取材しな ~ 5 μ m 程度である。

- 不能物製炭は、好ましくは10 \*\* ~ 10 \*\* cm \*\* 程俊

特集唱68-12761 (20)

に設定する。もちろん、この範囲をずれてもよいが、 p a で 被合の拡散性位で完全に完乏化するかも いくはコレクタに動作 地圧を印加した状態では、少なくとも a で 領域が完全に空乏化するような不純物機成および厚さに選ぶのが領ましい。

は、満版をまず1150~1250の段度の高級処理で変の高級処理である。000で設定の高級処理である。000で設定の高級処理である。その後、000でより、その後、400でより、400では、ディートングでのである。のでは、200

反応表におけるウェハ支持其は、より高気圧の低い組高純度常数サファイアが適している。 原材料ガスの予熱が容易に行え、かつ大変量のガスが使れている状態でもウェハ面内駆成を均一化し易い、 すなわちサーマルストレスがほとんど発作し

ないランプ知為によるウェハ町協知的社は、高品 気ェビ粉を得るのに適している。成長時にウェハ 表頃への紫外線照射は、エビ鈴の品質をさらに向 にさせる。

分離領域 4 となる SiO。 肝の側壁にはアモルファスシリコンが取扱している(第 1 6 間の工程(c)。 アモルファスシリコンは関相成長で単語 協化し助いため、 SiO。 分離領域 4 との昇重立情の結晶が非常に優れたものになる。 高級抗α - 唇を選択エピタキシャル減長により形成したを 5 を選択エピタキシャル減長により形成したに 0 5 1 8 間の T 程(d))、 表消費度 1 ~ 20 × 10 <sup>14</sup> に 0 <sup>12</sup> 程度の P 領域 6 を、 ドープトオキサイド からの拡散か、 あるいは低ドーズのイオン株 入暦を 2 の拡散か、 あるいは低ドーズの イオン株 入暦を 2 ・ 7 × とした拡散により所定の課さまで形成する。 P 領域 6 の課さはたとえば 0.8 ~ 1 μ m 程度である。

p 領域 6 の厚さと不純物濃度は以下のような考えで状定す。 感度を上げようとすれば、 p 領域 6 の不純物濃度を下げて C beを小さくすることが 領ましい。 C beは略々次のように与えられ 。

Che - Ae e 
$$(\frac{q \cdot N}{2 \cdot Vhi})$$

ただし、Vbiはエミッタ・ベース開鉱数電役であり、

$$V bi = \frac{k}{q} la \frac{N}{n_i}$$

で与えられる。ここで、《はシリコン結晶の構成 ボ・N はエミックの不純物機度、N はベース のエミックを想力の不純物機度、 I 程 のエミックを想力の不純物機度、 I 程 である。 N を小さくする を成は上昇を がなって、 をは、 I をで ないすざくして、 I をで というとくして、 I をで というというとなっている というというとなっている というとなっている というとないいい。 でも になっている になっている

その後、シリコン基板変質に (H。 + O。) ガス系スチーム機化により数1 0 Aから数1 0 0 A程度の厚さの動機化膜3 を、8 0 0 ~ 9 0 0 で収度の鑑度で形成する。その1:に、(SiB。 + HB。) 系ガスのCV Dで変化膜(Si, N。) 3 0 2 を

# 特爾昭60-12761 (21)

500 ~1500人程度の厚さで形成する。形成温度は 700~900 で程度である。NHs ガスも、HCL ガス と並んで適常人手できる製品は、大量に水分を含 んでいる。水分の多いNH。ガスを取材料に使う と、微楽過度の多い変化膜となり、再現性に乏し くなると何時に、その後の SiOz 酸との選択エッ チングで選択比が取れないという結果を招く。 NH。ガスも、少なくとも水分合有量が0.5ppm以下 のものにする。水分合引張は少ない程望ましいこ とはいうまでもない。女化験302の上にさらに PSG股 300をCVDにより収益する。ガス系 は、たとえば、 ( N, + SiN4 + O; + PH;) を 掛いて、300~450 で救援の職後で2000~3600Å 段度の呼さのPSG酸をCVDにより堆積する (第16回の工程(e))。 2度のマスク合せ工程 を含むフォトリソグラフィー工程により、 o \* 領 城で上と、リフレッシュ及び統み出しパルス印刷 電板上に、Asドープのポリシリコン鎖304を堆 **続する。この場合 p ドープのポリシリコン膜を** 使ってもよい。たとえば、2回のフォトリソグラ

フィー工程により、エミッタ上は、PSG臍、 Sig H 。 殿 、 SiOz 腱をすべて輸出し、リフレッ シュおよび及び読み出しパルス印無電板を設ける 部分には下地の SiOs 親を捜して、PS G 親と Sig H a 髭のみエッチングする。その後、Azドー プのポリシリコンを、(N: + SiH 4 + AzH 1 ) も しくは(Hg + SiHa + AsHg ) ガスでCVD族に より推動する。非積温度は550℃~700℃程 近、設界は 1000~ 2000 人である。ノンドープ のポリシリコンもCVD抗で塩低しておいて、モ の技科又はPを拡散してももちろんよい。エミッ、 **タとりフレッシュ及び読み出しパルス印加電機 E** を除いた他の部分のポリシリコン器をマスク作り せつまトリングラフィー工程の後エッチングで除 たする。さらに、PSG袋をエッチングすると、 リフトオフによりPSG膜に堆積していたポリシ リコンはセルフアライン的に駄去されてしまう (外18日の工程(f))。ポリシリコン酸のエッチ ングはC, Ci, F, , (CBrF, + Cl, ) 等

F。 箏のガスでエッチングする。

次に、 P S G 酸 3 0 5 を、すでに述べたようなガス系の C V D 法で收扱した後、マスク合わせ E 程とエッチング T N とにより、リフレッシュペルス及び 級み川 しパルス 電板用ポリンリコン酸 上にコンタ クトホールを開ける。こうした状態で、A1、A1~Si、A2~Cu~Si等の企風を 4 空 疾者もしくはスパッタによって収扱するか、あるいは

(CR))、A 2 や A 2 CI、を試材料ガスとするプラズマC V D 法、あるいはまた上配散材料ガスの A 2 - C ボンドや A 2 - C I ボンドを皮を光視別により別所する光照射 C V D 法により A 2 を取材がガスとする。(CR:)、A 2 や A 2 CI、を取材料ガスとして上記のような C V D 法を行う場合には、大過利に水果を流しておく。個くてかつ急慢なコンタクトホールに A 2 を取扱するには、水分や酵素器人のまったくないクリーン雰囲気の中で300 ー400 で翻译に基礎器度を上げた C V D 法が優れている。第1 関に示された金銭配線 1 0 のパターニングを終えた後、房間絶微器 3 0 8 を C V D 法で

相様する。30 B は、前途した P S G 関、あるいは C V D 法 S i O。膜、あるいは 耐水性等を 与感 しする 必要がある 場合には、( S i H 。 + N H ,)ガス 系のプラズマ C V D 法によて形成した S i , N 。 設 である。 S i , N 。 設 中の水素の合有量を低く抑えるためには、( S i H 。 + N ,)ガス系でのプラズマ C V D 法を 使 III する。

のガス系でエッチングし、Sia Na 腔はCH。

プラズマC V D 法によるダメージを現象させ形成されたSi, N 。 股の電気的側距を大きくし、かつリーク電流を小さくするには光C V D 法には 2 通りの力法がある。 (SiH 。 + NR, + Hz) ガス系で外部から水銀ランプの2537人の紫外線を照射する方法と、 (SiH 。 + NH) , ガス系に水漿ランプの1848人の紫外線を照射する力法である。いずれも 大板製造は150 ~ 350 で程度である。

マスク合わせ工程及びエッチング工程により、エミッタフ上のポリシリコンに、 絶種機 305,208 を貫通したコンタクトホールをリアクティブイオンエッチで開けた後、前途した力法でA2、A1

# 持聞昭60-12761 (22)

- Si,A2-Cu-Si等の企品を堆積する。この場合には、コンタクトホールのアスペクト比が大きいので、CVD法による堆積の方がすぐれている。第1関に対ける金銭配線Bのパターニングを終えた後、最終パッシベーション股としてのSi, N。関あるいはPSG間2をCVD法により堆積する(第16関(g))。

この場合も、光CVD抗による酸がすぐれている。 1 2 は裏前のAl.Al-Si等による金属電極である。

本免別の光電を接続性の製造には、実に多形な 工程があり、第16関はほんの一例を造べたに過 ずない

本発明の光世登後装置の重要な点は、 p 領域 6 と n ・ 領域 5 の間及び p 領域 8 と n ・ 領域 7 の間のリーク環境を即何に小さく抑えるかにある。
n ・ 領域 5 の品質を良好にして時電波を少なくすることはもちろんであるが、酸化酶などよりなる分離 領域 4 と n ・ 領域 5 の界面こそが周辺である。第 1 6 図では、そのために、あらか じめ分離

領域 4 の何時にアモルファスSiを複雑しておいて エピ眩長を行う力抗を説明した。この場合には、 エピ底長中に基板Siからの関相成長でアモルファ スSiは単結晶化されるわけである。エピ成長は、 850 \* ~1000℃程度と比較的高い温度で行われ る。そのため、広板Siからの内相収はによりアモ ルファスSiが単結晶化される前に、アモルファス Si中に微結晶が成長し始めてしまうことが多く、 結晶性を感くする以例になる。自度が低い方が、 以相處長する建版がアモルファスSi中に微軟品が 収扱し始める速度より相対的にずっと大きくなる. から、選択エピタキシャル成長を行う前に、55 0℃~7.00℃程度の低製処理で、アモルファス Siを単新品しておくと、界面の特性は必当され る。この時、指版SiとアモルファスSiの間に微化 膜等の層があると関相減長の関始が遅れるため、 両者の攻罪にはそうした野が合まれないような様 高特体プロセスが必要である。

アモルファスSiの関組収長には上述したファーナス成長の他に、 装板をある程度の組度に使って

おいて ファシュランブ加熱あるいは糸外線ランプによる。たとえば敷砂から仮10砂程度のラビッドアニール技術も有効である。こうした技術を使う時には、 SiO。 貯棚機に堆積するSiは、 多結品でもよい。ただし、非常にクリーンなプロセスで堆積し、多結品体の結晶を昇に酸素、炭素等の含まれない多結品Siにして利くの患がある。

こうした SiO: 側前のSiが単結晶化された数。 Siの選択減長を行うことになる。

SiO, 分離領域 4 と高板杭 a ~ 領域 5 界面のリーク地域がどうしても問題になる時は、高板杭 a ~ 領域 5 の SiO, 分離省域 4 に特接する部分だけ、 n 形の不純物設度を高くしておくとこのリーク電波の問題はさけられる。たとえば、分離 SiO。領域 4 に接触する a ~ 領域 5 の 0.3 ~ 1 μ a 程度の p ごの領域だけ、たとえば 1 ~ 10×10<sup>14</sup> c a ~ 2 税度に n 形の不純物調度を高くするのである。この 領 は比較的容易に形成できる。 落板 1 上に略 ~ 1 μ a 程度 機能化額を形成した後、そのとに C V D 法で権格する SiO, 酶をまず振襲の厚きだけ、派

定の種のPを含んだ SiO。 酸にしておく。 さらにそのたに SiO。 をC V D 法で複数するということで分離額域 4 を作っておく。その後の高温プロセスで分離額域 4 中にサンドイッチ状に作作する 嫡を含んだ SiO。 謎から、嫌が高抵抗ュー 領域 5 中に拡散して、界難がもっとも不能物濃度が高いという良好な不締物分 かを作る。

が16以では、あらかじめ分離用絶疑的組4を 作っておいて、選択エピタキシャル成長を行なう 例について説明したが、基板上に必要な高低抗

### 特開昭60-12761(23)

n - 於のエピタキシャル成及をしておいてから、 分離 印域となるべき 部分をリアクティブイオン エッチングによりメッシュ状に切り込んで分離 領域を形成する、Uグループ分離 技術 (A.Reyaseka et al, "U - groove isolation technique for high speed bipolar VLSI'S", Tech. Dig. of IEDN. P.62, 1882、参照)を使って行うこともで きる。

水苑明に低る光雅変換装置は、絶駄物より構成 される分離領域に取り固まれた領域に、その大部 分の領域が生涯体ウエハ炎而に納設するペース領 岐が拝道状 固になされたパイポーラトランジスタ を形成し、拝遊状態になされたペース領域の世位 を強い絶縁層を介して前記ペース領域の一部に設 けた電板により制御することによって、光竹桜を 光電変換する数数である。高不純物濃度領域より なるエミッタ領域が、ペース領域の一部に設けら れており、このエミッタは水平スキャンパルスに より動作するMOSトランジスタに接続されてい る。前述した、拝道ペース領域の一部に作い絶社 **所を介して設けられた電棒は、水ギラインに接続** されている。ウェハ内間に設けられるコレクタ は、状板で構成されることもあるし、目的によっ ては反対導電視高級抗技板に、各水平ラインごと に分離された高森度不能物理込み領域で構造され る場合もある。絶縁潜を介して設けられた批権 で、拝並ペース領域のリファレッシュを行なう時 のパルス電圧に対して、個号を統出す時の印刷パ

たとえば、前記の実施例で説明した構造と導電 型がまったく反転した構造でも、もちろん関係で ある。ただし、この時には印加電圧の相性を完全 に反転する必要がある。導電器がまったく反転し た構造では、領域は D 型になる。 すなわち、ベースを構成する不純物はAuやPになる。 AuやPを介む領域の表面を簡化すると、AuやPはSi/SiO。 準所のSi側にパイルアップする。 すなわち、ベース内部に表面から内部に向う強いドリフト 電影が 生じて、 光動起されたホールはただちにベースが らコレクタ側に抜け、ベースにはエレクトロンが 効率よく 最格される。

### 特遇昭60-12761 (24)

ため、p間域のSi/SiO。拌頭に養まったエレクトロンは、このs \* 間域に再結合される胸に疲れ込む。そのために、たとえポロンがSi/SiO。拌面近情で減少していて、逆ドリフト電界が生じるような領域が存在しても、ほとんど不感領域にはならない。ひしろ、こうした領域がSi/SiO。拌面に存在すると、書籍されたホールをSi/SiO。拌面から引き難して内部に存在させるようにするために、ホールが界面で消滅する効果が無くなり、p 時のベースにおけるホール書種効果が良針となり、きわめて望ましい。

以上設明してきたように、本名明に光電変換能 れは、存進状態になされた開間電極領域である ペース領域に光により動起されたキャリアを書積 するものである。すなわち、Base Store Image Sensor と呼ばれるべき検疑であり、BASIS と略 称する。

本 免 明 の 光電 変換 変量 は、 1 個 の トランジスタ で 1 画 裏 を 構成 できるため 高密度 化がきわめ で容 品 で あ り 、 同時に その構造 から ブルーミング 、 ス ミアが少なく、かつ高感度である。そのダイナミックレンジは広く取れ、内部増組機能を有するため配線容易によらず大きな似号電圧を発生するため低線容でかつ周辺固路が容易になるという特徴を有している。例えば将来の高品質関係機像装置として、その工業的価値はきわめて高い。

なお、本免引に係る光電変換装置は以上述べた 関体機像装置の外に、たとえば、微像入力装置、 ファクシミリ、ワークスティション、デジタル複 写版、ワープロ等の病像入力装置、OCR、バー コード統取り装置、カメラ、ビデオカメラ、8ミ リカメラ等のオートフォーカス川の光電変換被写 体検出装置等にも応用できる。

が8間(b) に、過酸的リフレッシュ動作、 書談 動作、 統的し動作、 そして過酸的リフレッシュ動 作と適同するときの、 エミック、 ベース、 コレク タも無における電位レベルを表したものを示す。 本部位の電圧レベルは外部的に見た電位であり、 内部のポテンシャルレベルとは一部一致していな い所もある。

税引を関係にするためにエミッタ・ベース間の 拡散電位は除いてある。したがって、第8関(b) でエミッタとベースが同一レベルで表される時に は、実際にはエミッタ・ベース間に

で与えられる拡散電位が存在するわけである。

の 8 図(b) において、状態の、 むはリフレッシュ動作を、 状態のは脊椎動作を、 状態の。 肉は 説出し動作を、 状態のはエミッタを接地したとき の動作状態をそれぞれ示す。 また電位レベルは 0 ポルトを填にして上側が負、下側が正常位をそれぞれ示す。 状態のになる前のペースで位はゼロボルトであったとし、またコレクタ電位は状態のか

ら申まで全て正在位にパイアスされているものと する。

上記の一進の動作を第8回(a) のタイミング間と非に単明する。

所 8 図(a) の数形 6 7 のごとく、時刻 t 」において、編子 3 7 に正電圧、すなわちリフレッシュ 電形 V m が印加されると、節 8 図(b) の状態のに 電校 2 0 0 のごとくペースには、すでに説明した ほに、

なる分圧がかかる。この覚住は時刻し、からし、の間に、次節にゼロ覚住に向かって被少していき、時刻し、では、節B図(b) の点線で示した選位201となる。この電位は前に設明した様に、過渡的なリフレッシュモードにおいて、ベースに残る電位 V 。である。時刻し、において、被形ち7のごとく、リフレッシュ電圧 V mm がゼロ電圧にもどる瞬間に、ベースには、

孙愿昭60-12761(25)

なる電圧が前と何様、客影分類により発生するので、ペースは残っていた電圧 V 』と新しく発生した電圧との加算された電位となる。すなわち、状態のにおいて示されるペースで位202であり、これは、

でケえられる。

この様なエミッタに対して逆パイアス状態において光が入射してくると、この光により発生したホールがベース領域に構積されるので、状態ののごとく、人射してくる光の強さに応じて、ベースで位202はベース配位203、203、, 203、のごとく次第に正理位に向って変化する。この光により発生する電圧をVPとする。

次いで被形69のごとく、水平ラインに垂直シフトレジスタより電圧、すなわち続出し電圧V。 が印加されると、ベースには

に 設定 した時 説 出 し パルス幅が 1 ~ 2 μ s 位 の と き 、 約 5 0 ~ 1 0 0 m V 程度であり、この 電圧を V 。 と す る と 、 エ ミック 電位 2 0 7 ・ 2 0 7 ′ 、 2 0 7 ′ は 前 の 例 の 様 に 0 . 1 μ s 以 上 の パルス 報 で あれ ば 貞 嬢 性 は 十 分 魔 供 され るの で 、 それ ぞれ V p + V 。 + 、 V p ′ + V 。 . V p ″ + V 。 と なる 。

ある… 定の設計し時間の後、数形69のごとく 設計し電用 V 。 がゼロ電位になった時点で、ベースには

なる世形が知算されるので、状態物のごとくベースで位は、疑問しパルスが印加される前の状態、 すなわち逆パイアス状態になり、エミッタの電位 変化は修正する。すなわち、このときのベース電 位208は、

なる電圧が加算されるので、光がまったく !!! 射されないときのペース電位 204は

で与えられる。

ベース電位が、この様に、エミッタに対して、 削力向バイアスされると、エミッタ側からエレク Gロンの作人がおこり、エミッタ電位は次第に正 並位方向に動いていくことになる。光が照射され なかったときのベース電位204に対するエミッ タ電位208は、刷力向バイアスを0.5~0.6 V

でする方にも、これは我们しか耐まる間の状態が

この状態かにおいて、エミック側の光情報件りが外隔へ提出されるわけである。 この説出しが終った後、各スイッチングMOSトランジスター48、48~、48~が海液状態となり、エミックが接地されて状態中のごとく、エミックはゼロで位となる。これで、リフレッシュ動作、 者植動作、 説出し動作と一巡し、 次に状態のにも どるわけであるが、この時、 最初にリフレッシュ動作に 人る前は、ベース進位がゼロ地位からスタートしたのに対して、一巡してきた後は、ベース進位が

特爾昭60-12761 (26)

この様な現象は過糖的リフレッシュモード教特のものであり、 完全リフレッシュモードでは、ベース電位が必ずゼロ 単位に なるまで長いリフレッシュ時間をとるために、この様な問題は生じない。

高速リフレッシュが可能な遊園的リフレッシュ モードを使い、かつこの様な不愿命の生じない 方法について以下に述べる。

この不信合は、リフレッシュパルスが印加された時、および、鍵川レパルスが印加された時に、パルスの光端および後端において正および負の容量分割によって生じた時一の電圧値がベース領域にかかることにより上ずる現象であるから、ベース領域に負電圧がかかる時、これの値を何らかの方法で、一定の値にクランプすることによりこれは解決される。

第18図にこれを達成するための一実施例をボ す。第18図(a) はセンサセルの新面図を、第1 8図(b) は(a) の等価図路をそれぞれ示している。

第18階(a)では、すでに説明した前1間の基本のセンサセルにおいて、センサセルと分離するための SiO, 領域250、p° a° 接合ダイオードを形成しているp° 領域251および a° 前域252が余分に付加され、この a° 前域252

この構成によれば、前8頃(b) の状態のにおいて、リフレッシュパルスの後端で、ペース領域の 立電位202が

となったものが、化幅254より供給される電圧 - V c に されることになる。すなわち、クラン プ電圧- V c より電似が低くなろうとするとダイ オード 2 5 5 が明値して電流が流れ、最終的にクランプ 電圧 — Vc に クランプ されるわけ であ

このときのクランプ能位 - V c は、過額的リフレッシュモード動作におけるリフレッシュの違度、提出し動作における正方向バイアス、 光射号のダイナミックレンジ等を考慮して最適な値に設定される。

クランプ電圧 - V c は適定設定されるが、 n \* 領域252 及び p \* 251の不純物密度を調算する ことによって併放の電圧 - V c は得られる。

以上に示した、クランプ用pn接合ダイオードを付加した光センサセルによれば、過級的リフレッシュモード動作において生ずる問題点を確実に解決することができ、高速リフレッシュが可能な機能等子を提供することが可能である。

第18 例に示した資施例においては、 M O S キャパシケ電機 9 、エミッタ 7 からの配線 8 、ベース B と p n 接合ダイオードの n \* 領域 2 5 2 を接続するための配線 2 5 3 、 p n 接合ダイオー

## 特問昭60-12761 (27)

ドの p \* 卻 域 2 5 1 へ 電圧を供給するための配線 2 5 4 等を裁判の都合上、全て同一の断面内に むいており、 光の人射する窓がきわめて少ない 書き ガモしているが、 実際には、同一の光センサセルの中の他の部分へそれぞれを、 入射する窓の形状、 配線の都合等を考慮して配設することが可能である。

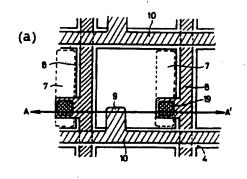
4 間前の簡単な説明

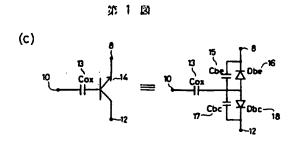
第1回から節6回までは、木売明の一実施例に 係る光センサセルの主要構造及び黒木動作を設明 するための凶である。第1四(a) は平面囚、(b) は順面図、(c) は単価国路関であり、新2図は蔵 出し動作時の等価回路解、第3例は統出し時期と 読出し単形との関係を示すグラフ、第4図(a) は 者積電圧と続出し時間との関係を、第4回(b) は パイプス世形と読出し時間との関係をそれぞれぶ ナグララ、原方間はリフレッシュ動作的の第4個例 路盤、 56 図(a) ~(c) はりフレッシュ時間と ベース電位との関係を示すグラフである。第7以 からあ10以までは、你1週に示す光センサセル を用いた光電変換装置の製御図であり、第7図は 回格図、 58 B (a) はパルスタイミング図、 58 B 隊(b) は朴敷作時ので位分れを示すグラフであ る。第9回は出力哲号に関係する等価側路関、第 10図は導通した瞬間からの出力電圧を時間との 関係で示すグラフである。第11、12及び13 俗は他の光度姿換装置を示す週路図である。第

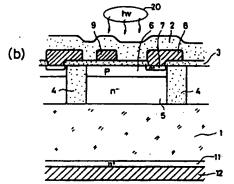
14 図は本色明の実施例に係る光センサセルの変形が例を設明するための平面図である。第15 図は、第14 図に示す光センサセルを用いた光電変換験数の回路図である。第16 図及び17 図は本発明の光電変換数器の一製造力法例を示すための筋面図である。第18 図は本発明の実施例に係る光センサセルを示し、(a) は筋面図、(b) はその事価 回路 図 (c) はボテレン・ルクル 回ぐる

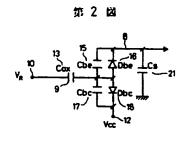
1 … シリコン技板、 2 … P S G 製、 3 … 絶縁 飲化税、 4 … 素子分離領域、 5 … n ~ 領域(コレクタ 領域)、 6 … p 領域(ペース領域)、 7 、 7 ~ … n \* 領域(エミッタ領域)、 8 … 配線、 9 … 電棒、 10 … 配線、 11 … n \* 的域、 12 … 電極、 13 … コンデンサ、 14 … パイポーラトランジスタ、 15、 17 … 接合 野草、 16、 18 … ダイオード、 19、 19~ … コンタクト 稀、 20 … 光、 28 … 飛道ライン、 30 … 光センサセル、 31 … 水平ライン、 32 … 飛道シフトレジスタ、 33、 35 … M O S トランジスタ、 36、 37 …

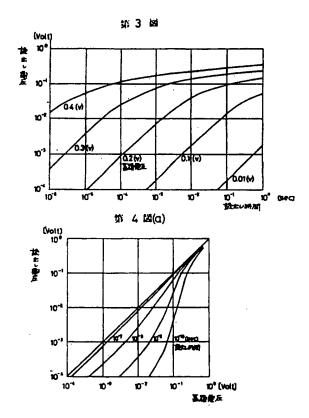
**端子、 3.8 … 垂直ライン、 3.9 … 水平シフトレジ** スタ、40…MOSトランジスタ、41…山力ラ イン、 4 2 ··· MOSトランジスタ、 4 3 ··· 幅子、 4.4…トランジスタ、4.4.4.5…負荷抵抗 . 4.6… 幅子、 4.7… 幅子、 4.8 ··· MOSトランジ スタ、 49 … 端子、61,62,63 … 紙棚、 64…コレクタ世位、67…彼形、80.81… 哲量、82,83…抵抗、84…难能额、 100.101.192…水平シフトレジスタ. 111,112…出力ライン、138…症截ライ ン、140… M O S タランジスク、148… M O S トランジスタ、150、150′ ··· M O S コン デンサ、152、152′…光センサセル、 202,203,205…ベース俳優、220… p\* 新坡、222,225---配線、251...p\* 们地、 2 5 2 n \* 们地、 2 5 3 ··· 配級、 3 0 0 ··· アモルファスシリコン、302…氧化解、303 … P S G 殿、 3 O 4 … ポリシルコン、 3 O 5 … P SG膜、306… 評問絶触報。



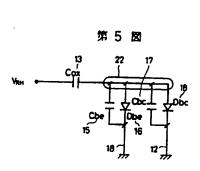


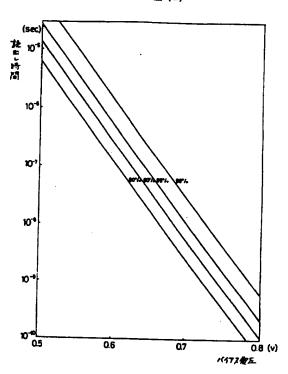


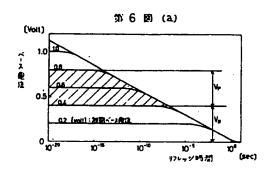


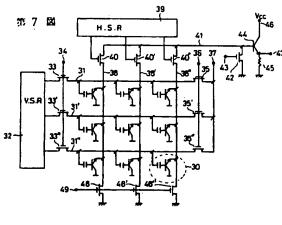


郊 4 図(b)

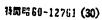


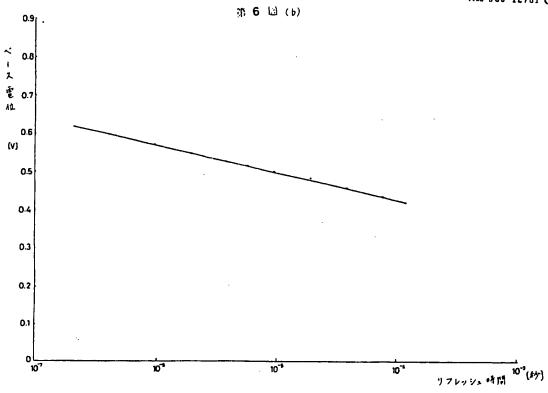


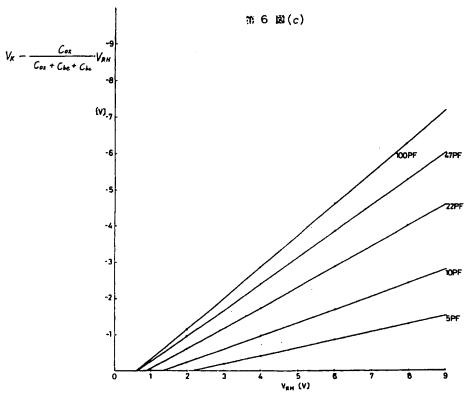


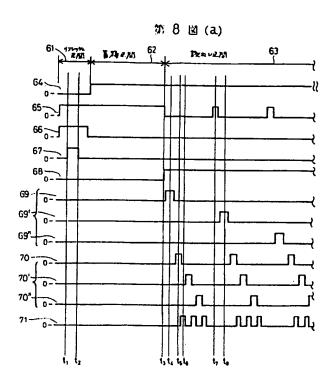


-367-

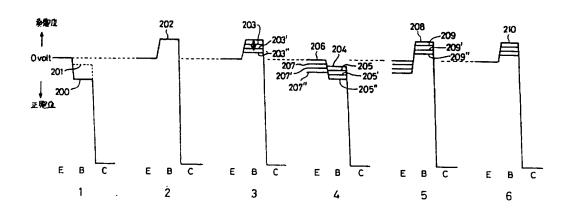


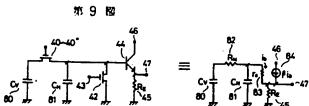


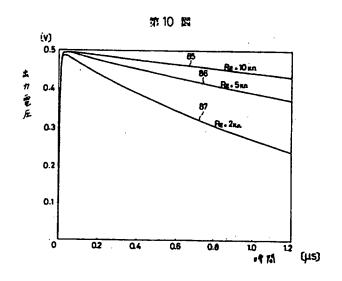


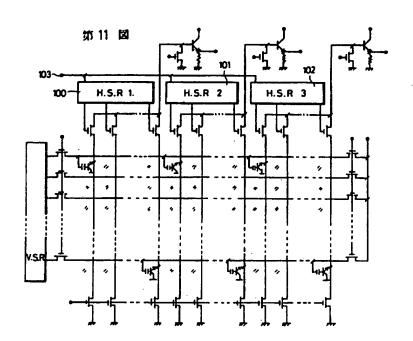


Ж 8 №(ь)



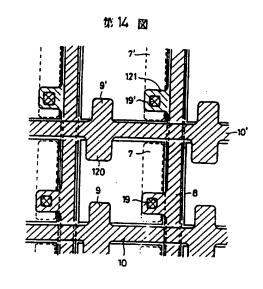


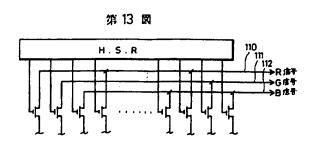


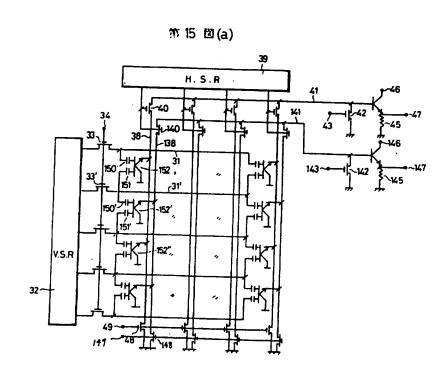


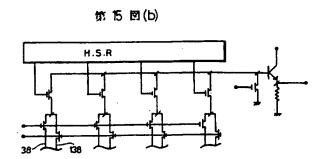
# 特開昭60-12761 (33)

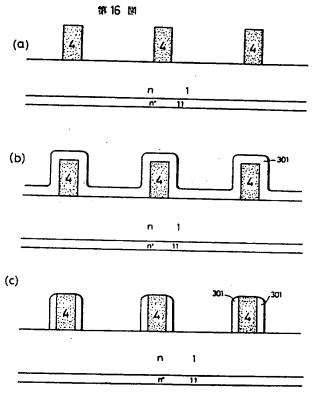
78 12 🖾

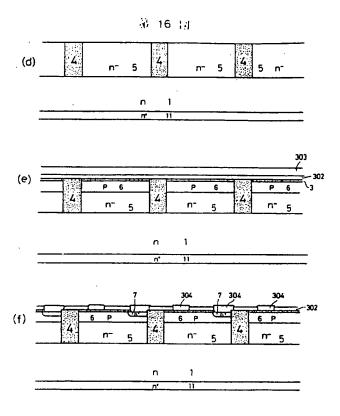


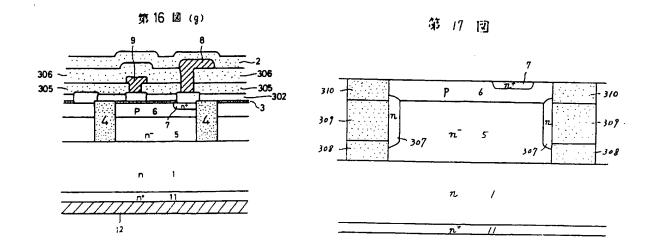




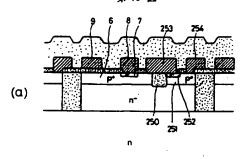




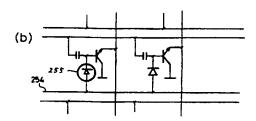




# 第 18 図







#### 手統補正書

昭和59年 5月23日

特許庁長官 若 杉 和 夫 職

- 1. 事件の表示 特職昭58-120753号
- 2 . 発明の名称 光電変換数量
- 3. 補正をする者 事件との関係 幹許出願人 形名 大 草 虫 弘
- 4 代 屋 人 住所 東京都路区虎ノ門五丁目13番1号虎ノ門40豪ビル 氏名 (6538) 弁理士 山 下 種 医藤原
- 5. 補正の対象

明細帯の発明の詳細な説明の個

#### 6. 補正の内轄

- (1) 明細書第19頁第12行の「10 cm <sup>13</sup>」を 「10<sup>13</sup> cm <sup>-3</sup>」と補正する。
- (2) 明細書路22頁第8行の

- (3) 明細書第34頁第14行の「LO [sec]」を「10<sup>-44</sup>[sec]」と補正する。
- (4) 明細書第3 B 頁下から1 行目の「電圧Vを」を 「電圧VAを」と補正する。
- (5) 明細書第41頁下から5行目~4行目の「、パッファMOSトランジスタ33、33~、33~、も削除する。
- (8) 明備書第45其下から2行目の「はクッリプ」を「クリップ」と補正する。



## 特局昭60-12761 (37)

- (8) 明細書第53頁下から7行目の「途中」の後に「に」を挿入 (18) 明細書第66頁第12行~13行の to.
- (8) 明銀書第64頁第1行の「エミッタ?」 は」を 「エミッタフ」で「は」と補正する。
- (10) 明顧書第64頁第8行の 「ユミック はコンタクトホール としを「エミッタフ はコンタクトホール19′を」と補正する。
- (11) 明都書第84頁下から8行目の「水平ライン3 に」を 「水平ライン31′に」と補正する。
- (12) 明維書第64頁下から8行目の『セル15 の』を 「セル152′の」と補正する。
- (13) 明耀書第64頁下から8行目の 「MOSキャパシタ15 は」を「MOSキャパシタ150 は」と補正する。
- (14) 明維告第64頁下から5行目の「水平ライン3 に」を 「水平ライン31′に」と補正する。
- (15) 明細書終64頁下から3行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152′の」と補正する。
- (18) 明細書第84頁下から2行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152°の」と補正する。

- (7) 明細書第53頁第8行の「本質的に」の前に「ど」を挿入す (i7) 明細書第68頁第8行~7行および第12行の「木平ライン 3 に」を「水平ライン31'に」と被正する。
  - 「MOSキャパシタ15 を通して光センサーセル15 の」 を「MOSキャパシタ150′を通して光センサセル152′ の」と補正する。
  - (18) 明細書館66頁下から2行目および1行目と、第67頁第8 行目の「光センサーセル」を「光センサセル」に裾正する。
  - (20) 明備書第88買下から5行目の「コレクター」を 「コレクタ」と補正する。
  - (21) 明細書第68頁下から4行目および下から3行目の「n 理 込御城」を「m\* 埋込領域」と補正する。
  - (22) 明顯書飾7.7頁節7行の「(c)。」を「(c))。」と袖 正する.
  - (23) 明細書第78頁第1行の

Cbe = Ae 
$$\epsilon \left( \frac{q \cdot N}{2 \cdot Vbi} \right)$$

Cbe = Ae  $\epsilon \left( \frac{q \cdot N_A}{2 \cdot Vbi} \right)^{\frac{1}{2}}$ 

と補正する。

(24) 明細書館78頁第4行の

$$V_{bi} = \frac{k T}{q} \ln \frac{N N}{n;^{2}}$$

$$V_{bi} = \frac{k T}{q} \ln \frac{N_{0} N_{A}}{n;^{2}}$$

と補正する。

- (25) 明編書第78頁第8行の「N はエミックの不純物濃度、 N はペース」を「No はエミッタの不純物濃度、NA はペー ス」と横正する。
- (28) 明細書第7.8 頁第.8 行わよび.9 行の「N 」を「NA」と補 正する.
- (27) 明創書第86頁第10行の「SiO」、309は」を 「SiO 2 、309は」と補正する。
- (28) 明顯書第91頁第12行の「本発明に」を「本発明の」と補 正する.
- (28) 明細書第98貫下から4行目の「Gロン」を「トロン」と補
- (30) 明練書第97頁第8行の「Vp+V<sub>s</sub>+」を「Vp+V<sub>s</sub>」 と補正する。
- (31) 明耀書第102頁第10行の「p\* 251」を

「p\* 餌娘251」と補正する。